

서 론



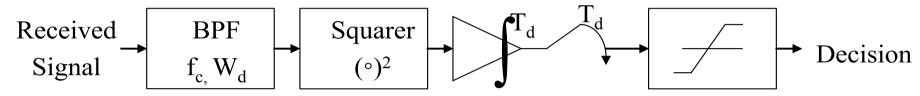
- □ DS/SS Multi-user 시스템의 장점
 - ✓ 신호의 전력 레벨이 잡음의 전력 레벨보다 낮다(저피탐 : LPD)
 - ✓ 각 사용자마다 고유의 코드 할당(보안성 : Security)
 - ✔ 신호를 전송하는데 필요한 최소 요구 대역폭보다 더 넓은 대역폭 사용 (항재밍 : AJ)
- □ 에너지 검출기
 - ✓ 신호의 파형에 상관없이 탐지대역폭안의 수신된 전력의 양만으로 신호의 유무를 판단하는 방법으로 저피탐 시스템 성능 평가의 중요한 요소
- □ DS/SS에서 칩 신호 파형의 영향
 - ✔ 칩 신호 파형 마다 다중 접속 간섭(MAI)양이 다름→BER에 영향
 - ✔ 동일한 통화품질 보장을 위한 초과 신호 전력양이 칩 신호 파형마다 상이



에너지 검출기



□ 에너지 검출기의 블럭도



- ✔ 인터셉터가 전송신호의 중심 주파수와 대역폭을 알고 있다고 가정
- ✔ 관찰 시간 동안 축적된 에너지의 양을 통해 신호의 유무를 판단
- ✔ f_c: 중심 주파수, W_d: 대역폭, T_d: 관찰 시간



에너지 검출기



□ 다중사용자 환경에서의 전대역 검출 성능식

$$P_{d} = Q \left(\frac{Q^{-1}(P_{fa}) - \frac{K(T_{d}/T_{b})E_{b}/N_{o}}{\sqrt{T_{d}W_{d}}}}{\sqrt{1 + \frac{2K(T_{d}/T_{b})E_{b}/N_{o}}{T_{d}W_{d}}}} \right)$$

✓ E_b: 비트 에너지

✓ T_b: 비트 지속 시간

✔ K: 사용자 수

✔ Pd : 검출 확률(Detection Probability)

✔ Pfa : 거짓 경보 확률(False alarm Probability)

✔ Ed : 관찰 시간(Td) 동안 축적된 에너지의 양

✓ N0/2 : AWGN의 양측 전력 밀도(PSD)

✔ Wd : 관찰 대역폭(신호의 null-to-null 대역폭)



에너지 검출기



- □ 부분 대역 검출 성능
 - ✔대역폭 인자(W_f)와 에너지 인자(E_f) 정의

$$W_f = \frac{W_p}{W_s} \quad , \qquad E_f = \frac{E_p}{E_s}$$

- W_p : 부분대역폭, E_p : W_p안의 에너지
- ✔다중사용자 환경에서 부분 대역 검출 성능식

$$P_{d} = Q \left(\frac{Q^{-1}(P_{fa}) - \frac{K(T_{d}/T_{b})E_{b}E_{f}/N_{o}}{\sqrt{T_{d}W_{d}}}}{\sqrt{1 + \frac{2K(T_{d}/T_{b})E_{b}E_{f}/N_{o}}{T_{d}W_{d}}}} \right)$$



칩 신호 파형이 DS/SS에 미치는 영향



□ DS/SS에서 칩 신호 파형에 따른 SINR

$$\gamma = \left(\frac{N_0}{E_b} + \frac{2(K-1)M_{\Gamma}}{NT_c^3}\right)^{-1}$$

✓ SINR : signal to interference plus noise ratio

✔ K: 동시 사용자 수

✔ N : 처리 이득

✓ T_c: 칩 지속 시간

✓ M_Γ: 간섭 인자



칩 신호 파형이 DS/SS에 미치는 영향



□ 각 칩 신호 파형의 모양

✓ Rectangular
$$p_{T_c}(t) = u(t)$$

✓ Half-sine
$$p_{T_c}(t) = \sqrt{2} \sin(\pi t / T_c) u(t)$$

$$\checkmark$$
 Raised-cosine $p_{T_c}(t) = \sqrt{2/3} \left[1 - \cos(2\pi t/T_c) \right] u(t)$

V Blackman
$$p_{T_c}(t) = c_1 \left[0.42 - 0.5 \cos \left(\frac{2\pi t}{T_c} \right) + 0.08 \cos \left(\frac{4\pi t}{T_c} \right) \right] u(t)$$

$$I_0 \left\{ \beta \pi \sqrt{1 - \left[\frac{t - \frac{T_c}{2}}{T_c} \right]^2} \right\}$$

$$p_{T_c}(t) = c_2 \frac{1}{I_0(\beta \pi)} u(t)$$

✓ Kaiser



칩 신호 파형이 DS/SS에 미치는 영향



□ 각 칩 신호 파형에 따른 간섭인자 값

WAVEFORM SHAPE	M_{Γ}
Rectangular	$0.333 T_c^3$
Half-Sine	$0.293 T_c^3$
Raised Cosine	$0.241 T_c^3$
Blackman	$0.207 T_c^3$
Kaiser	$0.195 T_c^3$

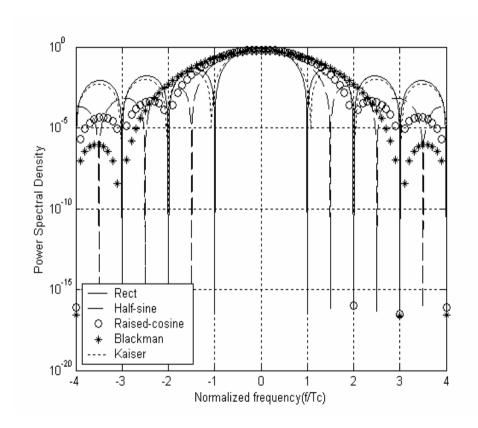


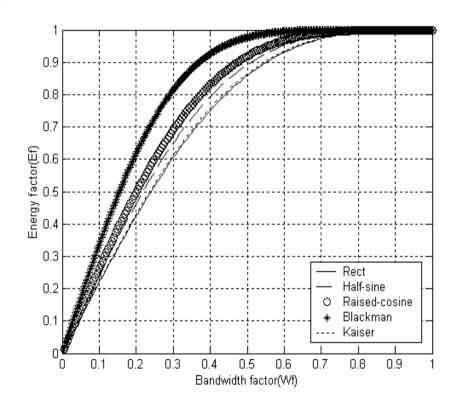
칩 신호 파형의 영향에 대한 분석



✓ 각 칩 신호 파형의 전력밀도

✔ 대역폭인자와 에너지 인자의 관계도







시스템 모델



□ 두가지 경우 고려 검출 성능 분석

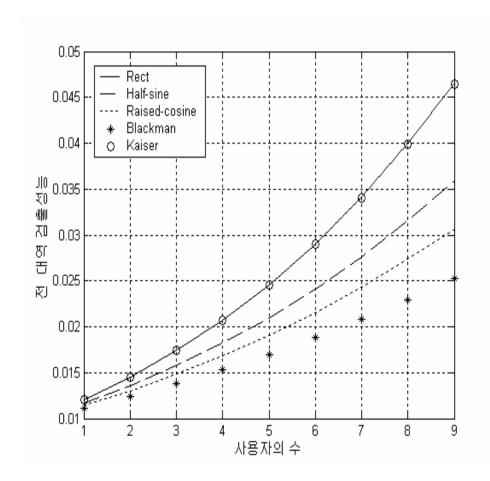
- ✔ 관찰 시간을 동일하게 준 경우 : $T_d = T_b$
- ✓ 검출 성능을 동일하게 준 경우: P_d=1/2, 1
- ✓ 모든 경우에 동일하게 적용되는 가정
 - 송신기-수신기, 송신기-인터셉터간의 거리는 동일
 - 신호의 경로 손실 동일
 - 오류 경보 확률 : 10-2
 - SINR: 10dB, 비트 레이트: 1kbps
 - 칩 지속 시간 동일 : T_c = 10Mcps



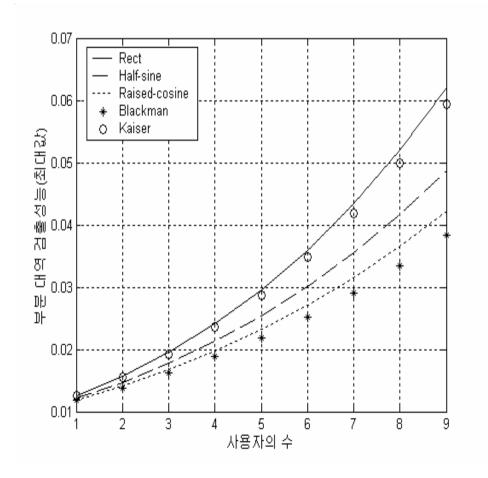
분석 결과



✔ 전 대역 검출 성능



✔ 부분대역 검출 성능

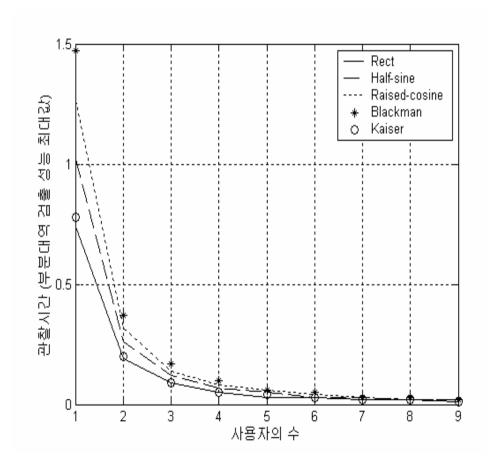


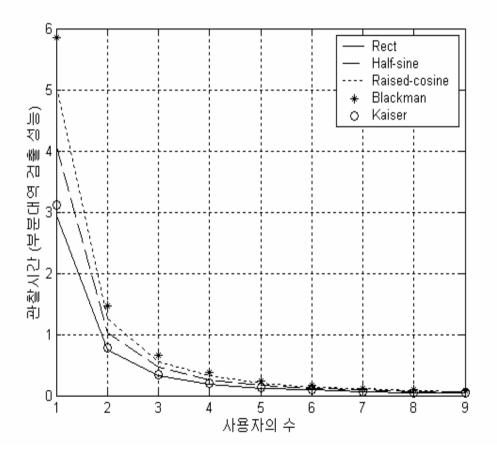


분석 결과(부분대역)



- ✓ 검출 성능이 1/2이하가 되는 관찰시간
- ✔ 검출 성능이 1에 근접하게 되는 관찰시간







결 론



- □ 송수신자의 관점
 - ✔ 저피탐에 가장 효과적인 칩 신호 파형
 - 칩 지속 시간이 동일한 경우 : Blackman
 - 대역폭이 동일한 경우 : Rectangular
 - ✓ 통신시간을 조절함으로써 인터셉터의 에너지 검출 성능에 능동적인 영향력 행사
- □ 인터셉터의 관점
 - ✓ 부분대역 검출 기법이 모든 경우에 있어 전대역 검출 기법보다 나은 성능을 보임을 확인